

防潮柜使用作业指导书

文件编号：

版本

C

页次

1 OF 2

一、适用范围：

凡本公司使用的西箭品牌 XJIAN防潮柜

二、原材料、设备及作业机台：

半成品、芯片(所有未固之芯片)、防潮柜

三、内容：

1. 防潮柜的使用及操作事项：

1.1.第一次使用，请先将湿度调整旋钮顺时针方向旋到底或控湿按钮调至最低湿，空柜运行24小时后，湿度降至45%以下，方可将物品放置入柜内。

1.2.湿度调整旋钮/微电脑控制按钮可将湿度在20%~60%范围内调整，超低湿型可在低于15%的范围内调整，以下为各相对湿度所指范围：

低湿：相对湿度35%以下

中湿：相对湿度35%~50%之间

高湿：相对湿度50%以上

1.3.放入物品时，请注意切勿紧靠控湿主机，且排湿孔须注意不要被细小对象卡住，给控湿主机留下一定的控湿操作空间，以避免控湿主机无效。

1.4.欲将低湿状态调整为高湿状态，只须将门打开一段时间即可，待柜内湿度回升后，再关门即可启用。

1.5.控湿主机工作时，电源指示灯(Power)应会永保明亮，若不亮，应立即通知维修单位处理。

1.6.关机，只需拔下电源插头即可，此时“Power”指示灯熄灭，表明已正常关机。

2. 防潮柜湿度，温度设定值之具体说明

2.1.通上电源，“Power”电源指示灯亮

2.2.显示屏所显示的数字即为防潮柜柜体内此刻的相对湿度值，请按下“ADJ”按钮，每按一下，调整5%，直到此数字达到你所要求的数值为止。

2.3.手指离开按钮2秒钟后，数字恢复为柜体内此时的实际相对湿度值，此数字将随着柜内的湿度的变化而逐渐发生变化，直至达到你所设定的湿度。

2.4.若需了解柜内的温度值，只需按一下“H/T”按钮，显示面板将显示出此时柜体内的温度值，若再按一下“H/T”按钮，显示值将恢复到湿度显示。

2.5.当您需要防潮柜重新工作时，请按一下“RESET”按钮，此时防潮柜将重新开始工作。

3. 固晶站芯片及半成品存放在防潮柜之条件具体管控(温度只供参考，方便以后查核，无须稽核)。

3.1.固晶站芯片存放条件：

湿度：35%~65% RH

温度：15℃~28℃

生效日期

核准

审核

制作人

防潮柜使用作业指导书

文件编号：

版本

C

页次

2 OF 2

3.2.其它站别半成品之存放条件：

湿度：20%~40% RH }
温度：25°C±5°C } ≤20 天

4、注意事项

- 4.1 由产线干部每隔 4 小时应去核对芯片防潮箱并填写防潮箱芯片管控记录表(GFA0011)，对半成品防潮箱，作业员需每次取放材料时需填写防潮箱半成品管控记录表(GFA0020)，且每一张表单需由产线干部审核，品管也需对此进行稽核。
- 4.2 如遇突发情况，例如停电等，堆放在防潮箱半成品的材料必须在 4 天内进行作业。

四、附属表单：

1. 防潮箱芯片管控记录表 (GFA0011)
2. 防潮箱半成品管控记录表 (GFA0020)

生效日期		核 准		审 核		制 作 人	